JP2000312862

Publication Title:

CLEANING SHEET

Abstract:

Abstract of JP2000312862

PROBLEM TO BE SOLVED: To convey a substrate surely into a substrate treatment apparatus and to remove foreign materials adhered in the apparatus easily and surely by installing a pressure sensitive adhesive layer whose adhesion is made a specified value or below by an active energy source as a cleaning layer. SOLUTION: A cleaning layer comprising a pressure sensitive adhesive layer cured by an active energy source is formed on one side of a support. Ultraviolet rays are used preferably as the active energy source, and the 180 deg. peeling adhesion to a silicon wafer (mirror surface) of the adhesive layer is reduced to be 20 g/10 mm or below. By forming an ordinary pressure sensitive adhesive layer on the other side of the support, a cleaning sheet can be made a conveyance member with cleaning function by sticking the sheet to a conveyance member such as various substrates and other tapes/sheets by an ordinary pressure sensitive adhesive layer. Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Courtesy of http://v3.espacenet.com

This Patent PDF Generated by Patent Fetcher(TM), a service of Stroke of Color, Inc.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公開番号 特開2000-312862 (P2000-312862A)

(43)公開日 平成12年11月14日(2000.11.14)

| (51) Int.CL* | | 識別記号 | FI | テーマコート*(参考) |
|--------------|--------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| B08B | 1/02 | | B08B 1/02 | 3B116 |
| A47L | 25/00 | | A47L 25/00 | B 4J004 |
| C091 | 7/02 | | C 0 9 J 7/02 | Z 5F031 |
| H01L | 21/304 | 6 4 4 H 0 1 L 21/304 | | 644G |
| | 21/68 | | 21/68 N | |
| | | | 輔 水額朱 永續查審 | 求項の数5 OL (全 3 頁) |
| (21)出顧番号 | | 特顧平11-121242 | (71) 出頭人 000003964 日東電工株式会社 | |
| | | | | |
| (22)出験日 | | 平成11年4月28日(1999.4.28) | 大阪府茨木 | 市下地積1丁目1番2号 |
| | | | (72)発明者 並河 充 | |
| | | | 大阪府浆木 | 市下穂積1丁目1番2号 日東 |
| | | | 電工株式会 | 社内 |
| | | | · (72)発明者 額賀 二郎 | |
| | | | 大阪府茨木 | 市下穂積1丁目1番2号 日東 |
| | | | 每工株式会社內 | |
| | | | Fターム(参考) 3B116 | AAO2 AAO3 AA47 AB51 BCO7 |
| | | | 4]004 | AADS AA10 AB01 CAD2 CAD4 |
| | | | | CADS CCO2 EAO5 FAO5 |
| | | | 5F031 | CAO2 CAO5 WA23 WA33 WA37 |
| | | | | MA38 NA18 PA26 |

(54) 【発明の名称】 クリーニングシート

(57)【要約】

【課題】 本発明は、例えば、半導体、フラットパネルディスプレイなどの製造装置や検査装置など、異物を嫌う基板処理装置のクリーニングシートを提供する。 【解決手段】 支持体に、活性エネルギーを受けた後のシリコンウエハ(ミラー面)に対する180° 引き割がし粘着力が20g/10mm以下である粘着利層がクリーニング層として設けられてなるクリーニングシートでまる

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体に、活性エネルギーを受けた後の シリコンウエハ (ミラー面) に対する180° 引き剝が し粘着力が20g/10mm以下である粘着剤層がクリ 一二ング層として設けられてなるクリーニングシート。 【請求項2】 支持体の片面に、活性エネルギーを受け た後のシリコンウエハ (ミラー面) に対する180° 引 き剥がし粘着力が20g/10mm以下である粘着剤層 がクリーニング層として設けられ、他面に通常の粘着剤 層が設けられてなるクリーニングシート。

【請求項3】 活性エネルギー源が紫外線であることを 特徴とする請求項1又は2記載のクリーニングシート。 【請求項4】 搬送部材に、請求項2又は3記載のクリ ーニングシートが、通常の粘着剤層により設けられたク リーニング機能付き搬送部材。

【請求項5】 請求項4記載のクリーニング機能付き搬 送部材を、被洗浄部位に搬送接触させることを特徴とす るクリーニング方法。

【発明の詳細な説明】

[00011

【発明の属する技術分野】本発明は、各種装置をクリー ニングするシートに関し、例えば、半導体、フラットパ ネルディスプレイなどの製造装置や検査装置など、異物 を嫌う基板処理装置のクリーニングシートに関する。

[00002]

【従来の技術】各種基板処理装置は、各搬送系と基板と を物理的に接触させながら搬送する。その際、基板や搬 送系に異物が付着していると、後続の基板を次々に汚染 することになり、定期的に装置を停止させ、洗浄処理を する必要があった。このため、稼働率低下や多大な労力 が必要になるという問題があった。これらの問題を解決 するため、粘着性の物質を固着した基板を搬送すること により基板処理装置内の付着した異物をクリーニング除 去する方法が提案されている(例えば特開平10~15 4686号)。

[00003]

【発明が解決しようとする課題】粘着性の物質を閉着し た基板を撤送することにより基板処理装置内の付着した 異物をクリーニング除去する方法は、前述の課題を克服 する有効な方法である。しかしこの方法では粘着性物質 と装置接触部とが強く接着しすぎて剥れない恐れがあ り、基板を確実に搬送できなくなる恐れがあった。本発 明は、このような事情に照らし、基板処理装置内に基板 を確実に搬送でき、さらに装置内に付着している異物を 簡便、確実に除去できるクリーニングシートを提供する ことを目的としている。

[00041

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の目 的を達成するために、鋭意検討した結果、粘着性の物質 を固着したシートあるいはこのシートを固着した基板を

搬送することにより、基板処理装置内の付着した緊急を クリーニング除去するにあたり、クリーニング層として 活性エネルギー源により粘着力を特定値以下とすること により、前記問題を生じることなく、さらに異物を簡便 かつ確実に除去できることを見出し、本発明を完成する に至つた。

【0005】即ち、本発明は、支持体に、活性エネルギ - を受けた後のシリコンウエハ(ミラー面)に対する1 80* 引き剥がし粘着力が20g/10mm以下である 粘着剤層がクリーニング層として設けられてなるクリー ニングシート(請求項1)、支持体の片面に、請求項1 の粘着剤層がクリーニング層として設けられ、他面に適 常の粘着剤圏が設けられてなるクリーニングシート(請 求項2) などに係るものである。

[00061

【発明の実施の形態】本発明のクリーニングシートは、 支持体の片面にクリーニング層が設けられ、該クリーニ ング層は、活性エネルギー源により硬化した粘着剤層か らなる。 かかる粘着剤層は、活性エネルギー源により 硬化して分子構造が三次元網状化する性質を有する限 り、その材質等は特に限定されないが、例えば感圧接着 性ポリマーに分子内に不飽和二重結合を1個以上有する 化合物を含有させてなるものが好ましく、かかる感圧接 着性ポリマーとしては、例えばアクリル酸、アクリル酸 エステル、メタクリル酸、メタクリル酸エステルから選 ばれる (メタ) アクリル酸及び/又は (メタ) アクリル 酸エステルを主モノマーとしたアクリル系ポリマーが挙 げられる。このアクリル系ポリマーの合成にあたり、共 重合モノマーとして分子内に不飽和二重結合を2個以上 有する化合物を用いるか、あるいは合成後のアクリル系 ボリマーに分子内に不飽和二重結合を有する化合物を官 能基間の反応で化学結合させるなどして、アクリル系ポ リマーの分子内に不飽和二重結合を導入しておくことに より、このポリマー自体も活性エネルギーにより重合硬 化反応に関与させるようにすることもできる。

【0007】ここで、分子内に不飽和二重結合を1個以 上有する化合物(以下、重合性不飽和化合物という)と しては、不揮発性でかつ重量平均分子量が10000以 下の低分子量体であるのがよく、特に硬化時の粘着剤層 の三次元網状化が効率よくなされるように、5000以 下の分子量を有しているのが好ましい。

【0008】また、粘着無層に添加される重合開始剤 は、特に限定されず公知のものを使用でき、例えば活性 エネルギー源に熱を用いる場合は、ベンゾイルパーオキ サイド、アゾビスイソブチロニトリルなどの熱重合開始 剤、また光を用いる場合は、ベンゾイル、ベンゾインエ チルエーテル、シベンジル、イソプロビルベンゾインエ ーテル、ベンゾフェノン、ミヒラーズケトンクロロチオ キサントン、ドデシルチオキサントン、ジメチルチオキ サントン、アセトフェノンジエチルケタール、ペンジル

ジメチルケタール、αーヒドルキシシクロヒキシルフェニルナトン、2ーヒドロキンジメチルフェニルプロパン、2、2-ジメトキシー2-フェニルアセトフェノンなどの光重合開始剤が挙げられる。

【0009】この粘着剤層の硬化に用いる活性エネルギー源としては、紫外線、熱などが挙げられるが、紫外線が好ましい。 かかる粘着剤瘤は、上記活性エネルギー源により硬化されてその粘着力が低下したものであり、例えばシリコンウエハ(ミラー面)に対する180°引き剥がし粘着力が20g/10mm以下、好ましくは1~10g/10mm程度である。 この粘着力が、20g/mmを超えると、接送時に装置内の被クリーニング部に接着して、搬送トラブルとなる恐れがある。また粘着剤層の厚さは特に限定されないが、通常5~30μm程度である。

【0010】本発明は、支持体の片面に、上記の特定の 粘着剤層がクリーニング層として設けられ、他面に通常 の粘着剤層が設けられたクリーニングシートも提供す る。この他面側の粘着剤層は、粘着機能を満たす限りそ の材質などは特に限定されず、通常の粘着剤(例えばア クリル系、ゴム系など)を用いることができる。 かか る構成とすることにより、クリーニングシートを通常の 粘着剤層により各種基板や他のテープ・シートなどの扱 送部材に貼り付けて、クリーニング機能付き搬送部材 (請求項4)として装置内に搬送して、被洗浄部位に接 傾させてクリーニングすること(請求項号)もできる。 【0011】この支持体としては特に限定されないが、 例えばポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ア セチルセルロース、ポリカーボネート、ポリプロピレ ン、ポリアミドなどのプラスチックフィルムなどが挙げ られる。 その原みは涌常10~100 um程度であ

【0012】クリーニングシートが貼り付けられる搬送 部材としては特に限定されないが、例えば半導体ウエ ハ、LCD、PDPなどのフラットパネルディスプレイ 用些板、その他コンパクトディスク、MRヘッドなどの 器板などが挙げるれる。

[0013]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。 なお、以下、部とあるのは重量部を意味するものとする。 実施例

アクリル酸-2-エチルヘキシル75部、アクリル酸メチル20部、及びアクリル酸5部からなるモノマー混合液から得たアクリル系ポリマー(重量平均分子量70万)100部に対して、ボリエチレングリコールジメタクリレート50部、ウレクンアクリレート50部、ベンジルジメチルケタール3部、及びジフエニルメタンジイソシアネート3部を均一に混合し、集外線硬化型の粘着剤溶液とした。一方、上配粘着剤からペンジルジメチル

ケタールを除いた以外は、上記と同様にして得た粘着剤 溶液を、25μm厚みのポリエチレン製支持フィルムの 片面に、乾燥後の厚みが10μmになるように塗布して 週常の粘着剤層を設け、その表面に厚さ38 µmのポリ エステル系剥離フィルムを貼った。 支持フィルムのも う一方の側に、前記の場外線硬化型粘着剤溶液を乾燥後 の厚みが10μmになるように塗布してクリーニング層 としての粘着剤層を設け、その表面に同様の剥離フィル ムを貼った。このシートに中心波長365ヵmの紫外線 を積算光量1000mJ/cm2照射して、本発明のク リーニングシートを得た。 このクリーニングシートの クリーニング層側の剥離フィルムを剥がし、シリコンウ エハのミラー面に幅10mmで貼り付け、JISZO2 37に準じてシリコンウエハに対する180°引き剥が し粘着力を測定した結果、8g/10mmであった。 【0014】このクリーニングシートの通常の粘着剤層 側の剥離フィルムを剥がし、8inのシリコンウエハの 裏面(ミラー面)にハンドローラで貼り付け、ウエハ外 周に沿ってシートを切断して、クリーニング機能付き搬 送用クリーニングウエハを作製した。

【0015】一方、基板処理議画のウエハステージを2つ取り外し、レーザー式異物測定装画で、0.3μm以上の異物を測定したところ、81nウエハサイズのエリアで1つは20000個、もう一つは18000個であった。

【0016】次いで前記で得た搬送用クリーニングウエハのクリーニング増側の朝龍フィルムを剥がし、上記の2000個の異物が付着していたウエハステージを持つ基板処理設置内に搬送したところ、支障なく撤送できた。その後にウエハステージを取り外し、レーザー式異物測定装置で0.3μπ以上の異物を測定したところ、8inウエハサイズ内で3950個であり、クリーニング前に付着していた異物数の3/4以上を除去することができた。

[0017] 比較例

実施例において、中心液長365nmの繋外線を積箕光 量150mJ/cm2にて照射した以外は、実施例と同様にクリーニングシートを作製し、対シリコンウエハ粘 着力を閲定したところ、348/10mmであった。こ のクリーニングシートから実施例と同じ方法で作製した 搬送用クリーニングウエハを、18000個の製物が付着しているウエハステージを持つ基板処理装置内を搬送 したところ、ウエハステージに固着し、搬送できなくなった。

[0018]

【発明の効果】以上のように本発明のクリーニングシートによれば、基板処理装置内を確実に搬送できると共 に、装置内に付着している異物を簡便かつ確実に除去で きる。